

## Bienvenue sur O-Leading

Nous sommes fabricant professionnel de PCB avec plus de dix ans d'expérience. Gamme de produits - PCB multicouche, double face, double face, PCB flexible et MCPCB.

TROUS DE PLAQUE EN CUIVRE MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. LES TROUS NE PEUVENT PAS ÊTRE BRANCHÉS

Paquet avec film à bulles transparent incolore, 25 PCS / sac, mettre le dessicant sur le flanc, mettre la carte indicatrice d'humidité sur la face supérieure

## Description du produit

TROUS DE PLAQUE EN CUIVRE MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. LES TROUS NE PEUVENT PAS ÊTRE BRANCHÉS

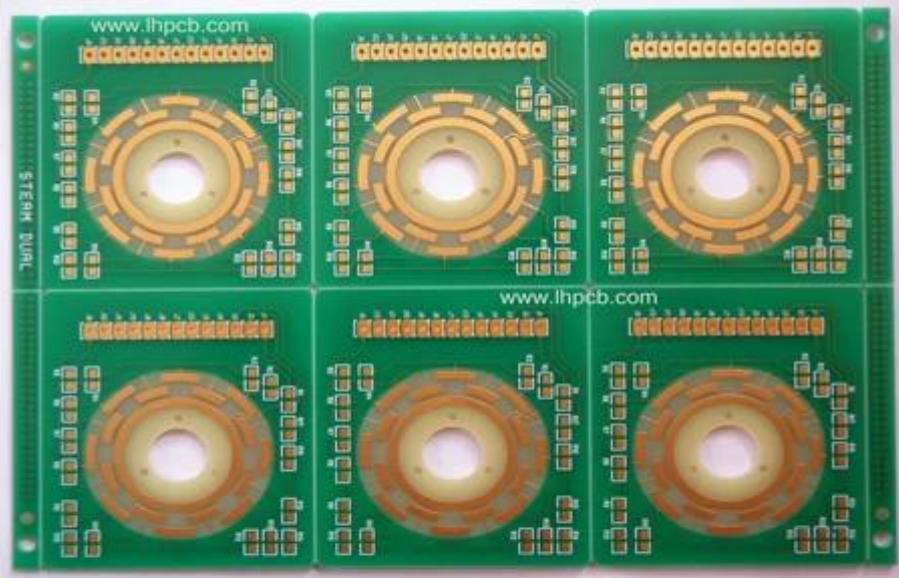
- Exigence spéciale: ENIG, épaisseur de l'or dur: 4 UM, impédance: Tol: +/- 7%, l'écart de l'impédance dans la même couche ne doit pas dépasser +/- 2 Ohm, foret à dos, rotation de 7 degrés.

Paquet avec film à bulles transparent incolore, 25 PCS / sachet, mettre le dessicant sur le flanc, mettre la carte indicatrice d'humidité sur la face supérieure

Structure de la couche

Lyr	Image	Foil	Name
COMP		0.5oz	Foil 1/2oz
			R-5670(G) 3313 RC54%
L2		0.5oz	
L3		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1078 RC68%
			R-5670(G) 1035 RC70%
L4		0.5oz	
L5		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1078 RC68%
			R-5670(G) 1035 RC70%
L6		0.5oz	
L7		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1078 RC68%
			R-5670(G) 1035 RC70%
L8		0.5oz	
L9		2oz	R-5775(G) 0.140mm H/2 37"*49"(1078*2)(RTF)
			R-5670(G) 2116 RC54%
			R-5670(G) 2116 RC54%
			R-5670(G) 2116 RC54%
L10		2oz	
L11		0.5oz	R-5775(G) 0.140mm H/2 37"*49"(1078*2)(RTF)
			R-5670(G) 1035 RC70%
			R-5670(G) 1078 RC68%
L12		0.5oz	
L13		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1035 RC70%
			R-5670(G) 1078 RC68%
L14		0.5oz	
L15		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1035 RC70%
			R-5670(G) 1078 RC68%
L16		0.5oz	
L17		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 3313 RC54%
SOLD		0.5oz	Foil 1/2oz

**O-LEADING**  
To Be Reliable, To Be Valuable



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

**O-LEADING**  
To Be Reliable, To Be Valuable



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[Circuit imprimé HDI pcb, fabrication de circuits imprimés Chine](#)

Notre équipe





Certifications



## Emballage & Livraison

Détails de l' emballage	16 années fabricant professionnel de panneau de carte PCB d'OEM
détail de livraison	7-12days

(Fournisseur de GOLDEN FINGER BOARD)



## FAQ

1. Comment O-Leading assure-t-il la qualité?

Notre niveau de qualité élevé est atteint avec ce qui suit.

1. Le processus est strictement contrôlé selon les normes ISO 9001: 2008.
2. Utilisation intensive de logiciels dans la gestion du processus de production
3. Équipements et outils de test de pointe. Par exemple. Sonde volante, inspection par rayons X, AOI (inspecteur optique automatisé) et ICT (test sur circuit).
4. Équipe d'assurance qualité dédiée avec un processus d'analyse de cas d'échec
5. Formation et éducation continues du personnel

2. Comment O-Leading maintient-il votre prix compétitif?

Au cours de la dernière décennie, les prix de nombreuses matières premières (cuivre, produits chimiques, par exemple) ont doublé, triplé ou quadruplé; La monnaie chinoise, le RMB, s'est apprécié de 31% par rapport au dollar américain; Et notre coût de la main-d'œuvre a également considérablement augmenté. Cependant, O-Leading a maintenu nos prix stables. Cela correspond entièrement à nos innovations en matière de réduction des coûts, d'évitement des gaspillages et d'amélioration de l'efficacité. Nos prix sont très compétitifs dans l'industrie au même niveau de qualité.

Nous croyons en un partenariat gagnant-gagnant avec nos clients. Notre partenariat sera mutuellement bénéfique si nous pouvons vous fournir un avantage sur les coûts et la qualité.

3. Quels types de conseils d'administration O-Leading peut-il traiter?

Panneaux communs FR4, à haut TG et sans halogène, Rogers, Arlon, Telfon, panneaux à base d'aluminium / cuivre, PI, etc.

4. Quelles données sont nécessaires pour la production de PCB?

Il est préférable de fournir des données au format Gerber 274-X. De plus, Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP et Eagle peuvent également être traités.

5. Quel est le processus typique pour les circuits imprimés multicouches?

Découpe de matériau → Film sec interne → Gravure interne → AOI interne → Liaison multiple → Empilement de couches Appuyer sur → Perçage → PTH → Plaquage de panneaux → Film sec externe → Placage à motifs → Gravure externe → AOI externe → Masque de soudure → Marque de composant → Etat de surface → Routage → E / T → Inspection visuelle.